

1. 適用範囲

本仕様書はイリソ電子工業株式会社製 9685 シリーズ 0.5 mmピッチ FPC/FFC コネクタに関する仕様及び 性能上の必要事項について規定する。

2. 構造及び寸法

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図による。 適合 FPC/FFC: 0.5mm ピッチ、厚さ: 0.3±0.05mm 適用ソケット: IMSA-9685S-***-TB/GF/TL/TR/

GFN2/GFN4/GFN5

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 50V (AC、DC)

(2)最大定格電流 : 0.5A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き、性能試験は、下記の試験条件のもとで行う。

常温: 15~35℃

常 湿 : 25~85% (相対湿度)

5. 性能

<u>5-1</u>. 電気的性能

1. Scope

This product specification is applied to IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. Series 9685 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector.

GFN2/GFN4/GFN5

IRISO ENG. DEPT

2. Configuration, dimensions and materials

See the product drawing attached.

FPC/FFC Mated: 0.5mm Pitch, $t=0.3\pm0.05$ mm Applied to socket: IMSA-9685S-***-TB/GF/TL/TR/

3. Rating

(1) Maximum rating voltage : 50 V(AC,DC)

(2) Maximum rating current: : 0.5A

(3)Temperature range : $-40\sim+105^{\circ}$

4. Test atmosphere

All performance tests, unless otherwise specified, are taken

under following environmental conditions. Ambient temperature : $15\sim35^{\circ}$ C Ambient humidity : $25\sim85\%$ RH

5. Performance

5-1.Electrical performance

_	<u> </u>	<u>5-1.Electrical perform</u>	ance
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期值:30mΩ以下
	Contact Resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:50mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows;	Initial: $30 \text{m} \Omega$ or below.
-	717 -	1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $50 \text{m}\Omega$ or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC250Vを1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
1	Dielectric	AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals.	Should not have any changes.
	Withstanding		and the same of th
<u></u>	Voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC200V を印加する。	初期値:100MΩ以上
	Insulation	DC 200V shall be applied to between next terminals.	耐湿試験後:100MΩ以上
	resistance		Initial: $100M\Omega$ or more.
			After humidity test: $100M\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ、変形、
	Appearance	Visual	変色のない事。
			Should not have any flaw, scratch,
			discoloration, and crushed.

5-2. 機械的特性 5-2. Functional Performance

	1/3//4/-J/J/II	5-2. Functional Performan	ace
_	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	端子の保持力	端子に25mm/分の速度で荷重を加え、端子がハウジングより抜け始め	0.98N以上
		るまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm per	0.98N or more
	force	minute, and measured the force when the contact begins to	
-	1711 711.14	remove from the housing.	
2	挿抜耐久性	FPC/FFC を 20 回繰返し挿抜を行ない接触抵抗を測定する。	50mΩ以下
	Insertion	(カバーを開閉し、開時毎に挿抜する。)	
	/Extraction	The FPC/FFC shall be mated and unmated 20 times and measured	$50 \mathrm{m}\Omega$ or below.
-	endurance	The contact resistance.	
3	振動試験	FPC/FFC を嵌合した状態にて、振動周波数 10~500~10Hz/掃引時	試験中1 µs 以上の瞬断の無き事。
	Vibration test	間 12 分、振幅 1.5 mm、又は加速度 98 m/ s^2 のいずれか小さい方にて X	50mΩ以下
		YZ軸方向に各2時間計6時間の振動を加える。試験中、瞬断の有無の	外観:異常なきこと
		確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察をする。	
		The connector and FPC/FFC mated is vibrated in the frequency	
		range of $10 \sim 500 \sim 10$ Hz/15min and in the constant vibration	Discontinuity : 1μ s or less.
		amplitude 1.5mm or the acceleration of 98m/s2. This motion is	50 m Ω or below.
		applied for period of 6 hours in one of 3 multilateral perpendicular	Should not have any damages
		directions (X,Y,Z-axis) including mating axis. It shall be tested the	
		discontinuity of the contact current during the test and measured the	
		contact resistance and observed its appearance after the test.	

NT.		_	_	_		 		 	-	
No	10	()	c	n	_ ^					۰
 INU.	1.5-	9	n	~	$\supset A$		1 1/1		10/0	
 		_	•	•	0 1 1		/ / 4		1/2	

	項目/Item	条件/Test condition	HI-th/O
4	衝擊試験 Shock test	FPC/FFC を嵌合した状態にて治具に取り付け、加速度 980m/s³、衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z,方向の 6 面に各 1 0回加え、試験中の瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察する。 The connector and FPC/FFC mated are installed in the machine. They are applied pulses 10 times to each 6 faces of 3 mutually perpendicular directions(X,Y,Z); under conditions as specified; acceleration of 980m/s² and shock pulses for a duration of 6ms. It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance and observed its appearance after the test.	$50 \mathrm{m} \Omega$ or below. Should not have any damages
	微加振試験 Contact Pressure	微加振試験機にて、コネクタを試験基板に取付け、全極直列に接続する。 The connector are set on a P.C.B and all of their terminals are wired in series then tested by test facility. 通電電流 current : 1mA以下 1mA or below 衝撃値 shock : 980m/s² 周波数 frequency : 1Hz 衝撃回数 cycling : 20000回 20000 times 上記条件にて、試験中及び試験後の接触抵抗を測定する。 It shall be measured the contact resistance after the test.	総合接触抵抗が初期値の2倍以下 Twice or less from the initial specified value in total.
6	FPC/FFC 保持力 FPC/FFC retention force	FPC/FFC に 25mm/分の速度で加重を加え、ハウジングより 抜け始めたときの荷重を測定する。 The FPC/FFC shall be pulled at the speed of 25mm per minute and measured the force when the FPC/FFC begins to remove from the housing.	0.29N/極 以上 0.29N/PIN or more.

Γ	<u>5-3. 環境特性</u>	5-3.Environmental perfor	mance
-	項目/Item	条件/Test condition	田校/0
	高温保存試験 Heat resistance	FPC/FFC を 5 回挿抜後嵌合した状態にて温度 105±2℃の恒温槽に 1000 時間放置し、放置後接触抵抗測定及び外観観察を行う。 The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.	50mΩ以下 外観異常なき事。 50mΩ or below.
2	高温高湿保存試験 Humidity	FPC/FFC を 5回挿抜後嵌合した状態にて温度 40±2℃、相対湿度 90~95%の恒温恒湿槽に 1000 時間放置し、放置後接触抵抗測定 及び外観観察を行う。 The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is exposed in the heat chamber 40±2℃, 90~95% RH for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.	50mΩ以下 外観異常なき事。 50mΩ or below. Should not have any damages.
3	低温保存試験 Chilly resistance	FPC/FFC を5回挿抜後嵌合した状態にて温度-40±3℃の低温槽に 1000 時間放置し、放置後接触抵抗測定及び外観観察を行う。 The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is exposed in the chilly chamber-40±3℃ for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test.	50mΩ以下 外観異常なき事。 50mΩ or below. Should not have any damages.
4	低温負荷試験 Load of chill	FPC/FFC を5回挿抜後嵌合状態にて通電電流 1mA、-40±2℃の 低温槽中に 96 時間放置する。 The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is exposed in the chilly chamber -40±2℃, 1mA for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	総合接触抵抗が初期値の2倍以下 外観異常なき事。 Twice or less from the initial specified value in total.
5	冷熱衝擊試験 Thermal shock test	FPC/FFC を 5 回挿技後嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 州かとして 100 州が実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。 The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times is exposed 100 cycles under the following temperature conditions. It shall be measured the contact resistance and observed its appearance after the test. +85±2℃ 常温 Ambient temperature -55±3℃ 1 cycle	Should not have any damages. 50mΩ以下 外観異常なき事。 50mΩ or below. Should not have any damages.

No.	IS-9685A	来歷	14	頁	3/8

	項目/Item	久件 III.	
6	温湿度	条件/Test condition	規格/Specification
0	サイクル試験	FPC/FFC を5回挿抜後嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとしている。	50mΩ以下
		て7サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観異常なき事。
	Humidity resistance	The connector and FPC/FFC mated are unmated at 5 times mated is	50 m Ω or below.
	resistance	exposed 7 cycles under the following temperature conditions. It shall	Should not have any damages.
		be measured the contact resistance and observed its appearance after the test	
		$+80\pm2\%$	
		95%RH -20±3°C 3h 9h 1cycle	
7	H ₂ S ガス試験	FPC/FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	50mΩ以下
	H ₂ S gas test	3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated is exposed in the H ₂ S gas	$50 \text{m} \Omega$ or below.
		chamber 40 ± 2 °C,75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours.	Should not have any damages
	GO 13 - 1 PM	It shall be measured the contact resistance after the test.	damages
8	SO ₂ ガス試験	FPC/FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	50mΩ以下
	SO ₂ gas test	10±3ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated is exposed in the SO ₂ gas	$50 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		chamber $40\pm2^{\circ}\text{C},75\%$ RH $10\pm3\text{ppm}$ for 96 hours.	Should not have any damages
9	大台へい立ちたと	It shall be measured the contact resistance after the test.	
Э	塩水噴射試験	FPC/FFC を嵌合した状態にて、温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水噴霧	50mΩ以下
	Salt spray test	中に48時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事。
		The connector and FPC/FFC mated is exposed in the salt spray	$50\mathrm{m}\Omega$ or below.
		chamber $35\pm2\%$, $5\pm1\%$ salt density for 48 hours.	Should not have any damages
		It shall be measured the contact resistance after the test.	- 5

	5-4. その他の	生能 5-4.Other specification	
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー半田槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃, 3±0.5s.	浸した面積の95%以上に半田が すらなく付着する事
2	半田耐熱性 Soldering heat test	下記条件にて、半田耐熱性試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat iunder the following conditions. 条件①: リフローの場合(2回) / In case of reflow (2 times) 250℃MAX(ピーウ温度)、10sMAX. (Peak temperature) 180℃ 150℃ (字熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. 条件②: 手半田の場合/In case of manual soldering.	solder bath. 実使用上の問題無き事 Should not have any problems.
		半田鏝温度/Solder iron : 350±5℃ 時間/time : 3±0.5s	
3	温度上昇試験	最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。	温度上昇:30℃以下
	Rise of	The connector shall be operated in the maximum rise of current and	Rise of temperature:
	temperature test	measured rise of the temperature at contact point.	30°C or below

No. IS-9685A 来歴 /4 頁 4/8

6. 製品の保管期限

製造日より1年とする。

7.保存保管条件

室温で-10~+40℃の温度、75%以下の相対湿度で保管 してください。

8.故障率

------MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて 算出を行う。 (単位: FIT)

6.Term of a guarantee

1 year from production date.

7.Storage conditions

Shall be storaged in the house at -10 \sim +40 $^{\circ}$ C,75 $^{\circ}$ RH or less .

8.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit: FIT)

極数/ckt	故障率/Failure rate						
4	1.76	16	3.51	28	5.40	40	7.60
5	1.92	17	3.66	29	5.57	41	7.80
6	2.07	18	3.80	30	5.74	42	
7	2.22	19	3.96	31	5.91	43	8.01
8	2.36	20	4.11	32	6.09		8.21
9	2.50	21	4.26	33	6.27	44	8.42
10	2.64	22	4.42	34		45	8.64
11	2.79	23	4.58		6.45	46	8.85
12	2.93	24		35	6.64	47	9.07
13	3.07		4.74	36	6.83	48	9.29
14	3.22	25	4.90	37	7.02	49	9.51
		26	5.06	38	7.21	50	9.74
15	3.36	27	5.23	39	7.41		

グラング (多点の 1975年) (1975年) (19

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する 可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であ り、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

10. 和文と英文の差異について

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

9. About a whisker(In case of Sn Plate product)

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

10. Difference between Japanese and English

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, Priority shall be given to Japanese.

FPC/FFC 用コネクタ

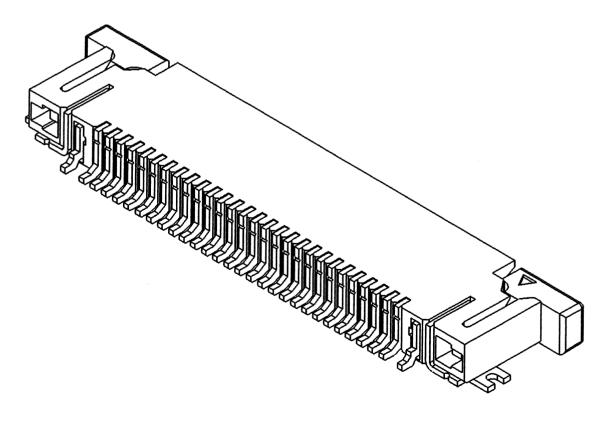
Connector for FPC/FFC

I - LOCK タイプ 取り扱い説明書

> I-LOCK type Manual

適用製品:9685 シリーズ

Application product: 9685 series



《コネクタの操作方法と注意点》 Operation method and notes of connector

・0.5mm ピッチ上接点タイプ 9685 シリーズ/Point of contact type 0.5mm9685 series on pitch

※量産前にご使用になる FPC/FFC との相性確認を行った上で、ご使用をお願い致します。

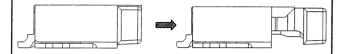
Please check the compatibility between the connector and the FPC/FFC prior to mass production.

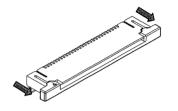
操作方法 Operation method

 FPC/FFC 挿入方法 Method of inserting FFC/FPC
 ① スライダーの両端を同時に手前に引き出します。 (ロックを解除します。)

Both ends of the slider are drawn out forward at the same time.

(The lock is released.)



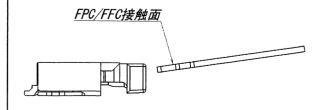


② FPC/FFC の導体面を上にして挿入します。 奥まで確実に挿入して下さい。その際「カチッ」とした 挿入感が得られると、奥まで挿入されたことが確認でき ます

※FPC/FFC を挿入する際には、FPC/FFC の補強板 箇所をしっかり持って挿入して下さい。その為、FPC/ FFC は補強板の長さが 10mm 以上のものを推奨致しま す。

The conductor side of FPC/FFC is done up and inserted. Please insert it in the interior surely. When the click feeling is obtained when inserting it, it can be confirmed to have been inserted in the interior.

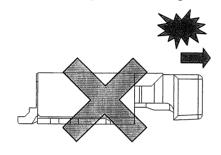
Please insert the reinforcement board part of FPC/FFC firmly having it when you insert FPC/FFC. Therefore, FPC/FFC will recommend the one of 10mm or more in the length of the reinforcing board.



使用上の注意点 Directions point

スライダーのロックを解除した状態からスライダーを無理 に引き抜かないで下さい。 破損の原因になります。

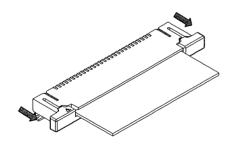
Please do not pull out the slider from the state to release the lock of the slider forcibly. It causes damage.



 FPC/FFCを挿入した状態でスライダー引き出し時、過度 の荷重を掛けないで下さい。
 破損の原因になります。特に FPC/FFC 抜去時には十分 ご注意下さい。

Please do not apply an excessive load when you draw out the slider with FPC/FFC inserted.

It causes damage. Especially, please draw out and note FPC/FFC enough at times.



 FPC/FFCの補強板箇所を持たないでFPC/FFCを挿入 しようとすると、カードが変形するなどして作業性が悪く なる可能性があります。

There is a possibility that work worsens by transforming the card if it tries to insert FPC/FFC without having the reinforcement board part of FPC/FFC.

《コネクタの操作方法と注意点》 Operation method and notes of connector

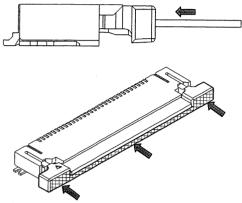
・0.5mm ピッチ上接点タイプ 9685 シリーズ Point of contact type 0.5mm 9685 series on pitch

操作方法

Operation method

③ スライダーの全面 (網かけ部) を押し込みます。

Push full (part of net) of slider the same time.



2. FPC/FFC 抜去方法

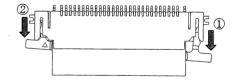
① スライダーの両端を同時に手前に引き出しロックを解除して、FPC/FFCを引き抜いて下さい。

多極等などでスライダーが引き出しにくい場合などは片側ずつ引き出すと、より操作がし易くなる場合がございます。

FPC/FFC Pulling out method

Please draw out both ends of the slider forward at the same time, release the lock, and pull out FPC/FFC.

The more operation might come to do easily if it one side. draws it out when the slider is not drawn out easily when the number of poles is large etc.

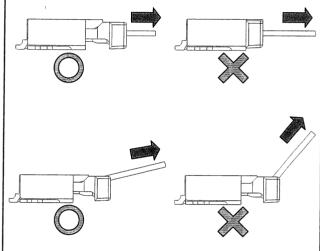


使用上の注意点 Directions point

スライダーをロックした状態で、FPC/FFCを引き抜かないで下さい。

引き抜く際は必ずロックを解除した状態で引き抜いて下さい。又、その時はカードを極度に上方向に傾けて引き抜かないで下さい。

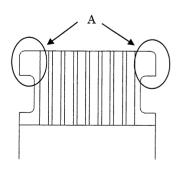
Please do not pull out FPC/FFC with the slider locked. Please pull it out when you pull it out with the lock released without fail. Moreover, please do not pull it out extremely inclining the card for above at that time.



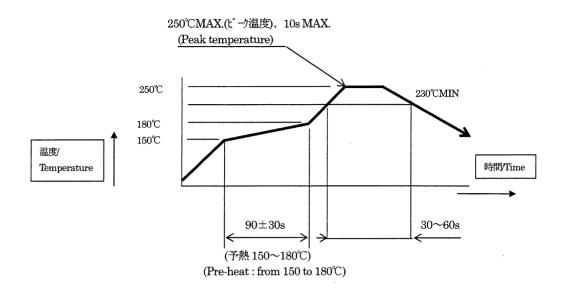
・FPC/FFCの挿抜に関して、FPC/FFCの種類によっては、 下記切かき部(丸枠)の剥がれ等が発生する場合があります。 剥がれ等が発生した場合、接触不良になる可能性があります ので、事前にご確認の上、使用する FFC/FPC の選定を お願い致します。

また、挿抜回数を少なくすることにより剥がれの抑制が出来ます。

Please confirm A of FPC/FFC (see below) after durability. Insulation occurs to fall off surface of FPC/FFC due to material of FPC/FFC by scratch. Then electrical contact open.



推奨温度プロファイル Recommended temperature profile



適用条件/Condition

リフロー方式 / Reflow : 遠赤リフロー / IR (日本パルス製 / Japan pulse RF-460)

リフロー炉雰囲気 / Environment : 大気 / Room air

ソルダーペースト / Solder paste : M705-GRN360-K2-V (千住金属製 / Senju Metal)

ソルダー組成 / Solder composition : Sn3.0Ag0.5Cu

試験基板 / Test board :ガラスエポキシ / Glass epoxy 寸法 / Size100X100X1.6mm

ランド寸法 / Land Dimensions : 0.3X1.0mm

この温度プロファイルは上記の適用条件のものです。使用クリームはんだの種類や塗布量、使用機器、基板寸法等の条件により異なる場合がありますので御社実装状態をご確認の上使用をお願いします。

This temperature profile is based on the above conditions. Individual applications the actual temperature may vary, depending on solder paste type, solder volume/thickness and board size/thickness. Consult your solder paste and equipment manufacture for specific recommendations.